



注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0
HOUSING: GLASS FILLED PPS, BROWN, UL94V-0
ターミナル: 黄銅 (=0.2)
TERMINAL: BRASS
- メッキ仕様 PLATING
接点部 : 金メッキ 0.25 μm以上
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
半田付け部: 錫メッキ 1.0 μm以上
SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 μm以上
UNDER-PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM
- テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テールの平坦度は、0.1以下とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
- 本製品は 53553-***7 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53553-***7.

10 mm	52760 シリーズ
基板間寸法 STACKING HEIGHT	嵌合相手 TO BE MATED WITH

無し NO	66.47	70.37	65.37	62.865	—	53553-2079	53553-2077	200
	60.12	64.02	59.02	56.515	—	53553-1879	53553-1877	180
	53.77	57.67	52.67	50.165	—	53553-1679	53553-1677	160
	47.42	51.32	46.32	43.815	—	53553-1479	53553-1477	140
	34.72	38.62	33.62	31.115	53553-1078	53553-1079	53553-1077	100
28.37	32.27	27.27	24.765	53553-0878	53553-0879	53553-0877	80	
有り YES	22.02	25.92	20.92	18.415	53553-0678	53553-0679	53553-0677	60
	15.67	19.57	14.57	12.065	53553-0478	53553-0479	53553-0477	40
ハウジング HSG LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.
							MODEL NO. 53553-***77	

REVISED EC NO: J2009-0566 DRWN: MAKURAA 2008/12/16 CHKD: T. HARIYAMA 2008/12/16 APPR: NUKITA 2009/01/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY T. UENO	DATE '04/02/27	TITLE 0.635 PITCH B-T0-B S/T PLUG HSG ASSY -LEAD FREE-			
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/27	MOLEX MOLEX INCORPORATED			
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/27				
A	REV	ANGULAR ±3 ° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					